文書番号 ×××

令和　　年　月　日

国立研究開発法人科学技術振興機構　殿

　 ××××株式会社

開発管理責任者 ××××

ノウハウブックの提出について

平成 年　月　日付で貴機構と契約し、開発を実施した(課題番号○○○○)「（ 課題名 ）」は、令和 年 月をもって開発を終了しましたので、同契約書第　条の規定により、ノウハウを明示した書類を別添のとおり提出します。

―――　以下の注意事項は、提出時には削除してください。　―――

(注)

提出期限　開発成否認定後（マッチングファンド型・NexTEP-Bは事後評価結果確定後）３ヶ月以内

別添

ノウハウブック

課題名：「XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX」

課題番号：○○○○○

開発期間：2017年○月○日～2020年○月○日

開発費：○○○○円

原権利者：○○大学

ノウハウ目録：

|  |  |
| --- | --- |
| Ⅰ | Xに関する製造データ |
| Ⅱ | Y装置に関する情報 |
|  |  |

※JSTは、本ノウハウブックの写しを原権利者に配布する。

※JST、原権利者の何れかより要求があった場合、開発実施企業は当該ノウハウの詳細について文書もしくは口頭にて情報開示を行う。

※当該ノウハウの本開発内容以外への使用については別途契約に従うものとする。

Ⅰ．Xに関する製造データ

概要：10行程度で概要を記載。

目録：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 記録媒体 | 保管場所 | 取得日 | 備考 |
| 1 | ○○工程の○○における熱条件 | Xノートに記録  (管理番号111) | A社本部 | 2010/5/20  ～2018/8/23 |  |
| 2 | ○○工程のXXにおける実験結果（失敗データ含む） | Yメモリーに記録  (管理番号222) | A社本部 | 2010/5/20  ～2018/8/23 | 100MB相当 |
| 3 | △△工程の熱条件 | Xノートに記録  (管理番号111) | A社本部 | 2010/5/20  ～2018/8/23 |  |
| 4 | ○○工程の制御条件 | Zメモリーに格納  (管理番号333) | A社B支店 | 2013/1/16  ～2017/4/11 | 100MB相当 |
| 5 | 安全性試験 | Zメモリーに格納  (管理番号333) | A社B支店 | 2010/10/1  ～2011/3/31 | 1GB相当 |

Ⅱ．Y装置に関する情報

概要：10行程度で概要を記載。

目録：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 記録媒体 | 保管場所 | 取得日 | 備考 |
| 1 | 設計図面（同製品を作製するため） | Xノートに記録  (管理番号111) | A社本部 | 2010/5/20  ～2018/8/23 |  |
| 2 | 運転条件最適化の実験結果（失敗データ含む） | Yメモリーに記録  (管理番号222) | A社本部 | 2010/5/20  ～2018/8/23 | 100MB相当 |
| 3 | 部品取得に関する情報 | Yメモリーに記録  (管理番号222) | A社本部 | 2010/5/20  ～2018/8/23 | 10MB相当 |
| 4 | 販路情報（顧客名簿） | Yメモリーに記録  (管理番号222) | A社本部 | 2010/5/20  ～2018/8/23 | 10MB相当 |

以上